

# BODEN UND WAND

## FEUCHTIGKEITSSPERREN / EGALISIERUNGEN

	Sikafloor-81 EpoCem	Sikafloor-82 EpoCem	Sikafloor-83 EpoCem
Basis	ECC lösemittelfrei	ECC lösemittelfrei	ECC lösemittelfrei
Einsatz	Fliessbelag / Feuchtigkeitssperre	Fliessmörtel / Feuchtigkeitssperre	Mörtelbelag / Feuchtigkeitssperre
Topfzeit bei 20 °C	ca. 20 Min.	ca. 25 Min.	ca. 40 Min.
Verarbeitungstemperatur	+8 °C bis +30 °C	+8 °C bis +30 °C	+8 °C bis +30 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 75% r. F.	max. 75% r. F.	max. 75% r. F.
Schichtdicke	1,5–3,0 mm	3–7 mm	7–100 mm
Verarbeitung	von Hand	von Hand	von Hand
Leistung pro m <sup>2</sup>	●●●	●●	●

	Sika Repair / Sikafloor EpoCem-Modul	Sikafloor-155 W N
Basis	wässrige EP-Dispersion lösemittelfrei	wässrige EP-Dispersion lösemittelfrei
Einsatz	Grundierung / Systemkomponente	Grundierung
Topfzeit bei 20 °C	ca. 45 Min.	ca. 40 Min.
Verarbeitungstemperatur	+8 °C bis +30 °C	+10 °C bis +30 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 75% r. F.	max. 75% r. F.
Schichtdicke	-	-
Verarbeitung	von Hand	von Hand
Leistung pro m <sup>2</sup>	●●●	●●●

## GRUNDIERUNGEN

	Sikafloor-150	Sikafloor-151	Sikafloor-160	Sikafloor-280
Basis	EP	EP	EP	EP
Einsatz	Grundierung	Vorgefüllte Grundierung	Grundierung	Hohlkehlenmörtel
Topfzeit bei 20 °C	ca. 30 Min.	ca. 25 Min.	ca. 25 Min.	ca. 30 Min.
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +30 °C	+10 °C bis +30 °C	+10 °C bis +30 °C	+10 °C bis +30 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 80% r. F.	max. 80% r. F.	max. 80% r. F.	max. 85% r. F.
Schichtdicke	-	-	-	2–10 mm
Verarbeitung	von Hand	von Hand	von Hand	von Hand
Leistung pro m <sup>2</sup>	●●●	●●●	●●●	●

	Sikafloor-701	Sikafloor-54 Booster
Basis	EP lösemittelfrei	tertiäre Amine
Einsatz	Grundierung, Minergie-Eco	EP Beschleuniger
Topfzeit bei 20 °C	ca. 30 Min.	Halbierung
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +30 °C	+10 °C bis +30 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 85% r.F.	max. 80% r. F.
Schichtdicke	-	-
Verarbeitung	von Hand	von Hand
Leistung pro m <sup>2</sup>	●●●	●●●

Legende:

● mittel ●● gut ●●● sehr gut